

筑波科技成立半导体工程中心 Engineering Center

2022-5-31 筑波科技

筑波科技在 WBG(Wide Band Gap)宽能带化合物半导体(氮化镓 GaN、碳化硅 SiC 、氮化铝 AlN)的异质材料界面、Wafer 、Epi 的材料分析 MA 与故障瑕疵分析 FA ，已有很好的测试方案经验。跟 Teradyne ETS 产品线的合作，可增强高功率半导体产业的研发质量与生产效率的 ROI，提供台湾地区的客户，更实时的服务与需求。

Teradyne 业务协理吴懿铭表示，跟筑波科技的合作，可以强化在大中华区的技术服务能量，很高兴筑波成立 EC 工程中心，让客户获得更多且快速的全方位技术支持，并协助客户往更高阶的功率 IC/module 如车用、绿能等应用领域发展。

筑波科技业务总监廖晟伟表示，筑波科技拥有 WBG 材料分析与功率 IC/module 测试等相关方案，成立半导体 EC 工程中心，能定期提供客户教育训练课程、新创客户的小量试产与软硬件技术现场服务。筑波致力于提供半导体测试一站式的 FT/MA 服务，且半导体测试需要的相关测试仪器，如网络分析仪、信号产生器、频谱分析仪、逻辑分析仪、示波器等设备的租赁或购买，筑波一应俱全。

立足于无线通信及半导体测试领域 20 年的筑波科技，始终秉持着与客户站在一起，提供符合客户需求之半导体测试方案，创造双赢的测试设备系统软/硬整合方案服务，并在台湾与中国皆有专业的销售与技术团队服务支持，提供客户多元化的技术合作伙伴。



图说: Teradyne 业务协理吴懿铭(左)与筑波科技业务总监廖晟伟(右)

筑波科技 www.acesolution.com.tw / acemkt@acesolution.com.tw 03-5500909#3800

TERADYNE



筑波科技股份有限公司
ACE.Solution Co.,Ltd.